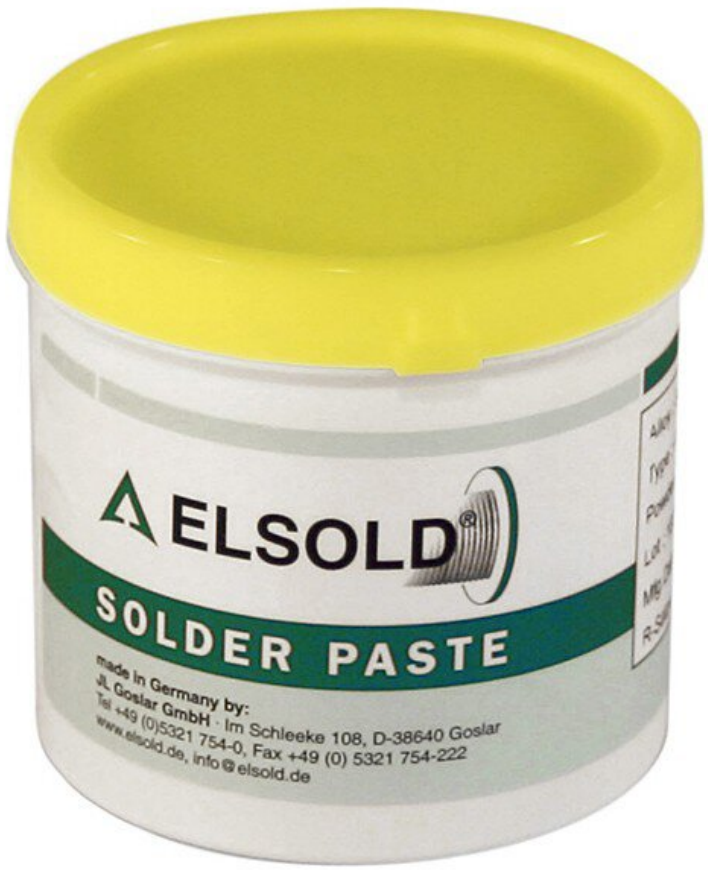
Soldeerpasta loodvrij 500g, Sn96.5Ag3Cu0.5



- Soldeerpasta NO-CLEAN
- Soldeerpasta voor sjabloondruk
- Korrelgrootte 4

Artikelnr.	**WL30138**
Model	Pastentyp AP-20
Fabrikant	TAMURA ELSOLD
Fabrikant artikelnr.	LOTPAST0004
GPSR-fabrikantgegevens	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Verkoopeenheid	1 bussen

Inhoudseenheid	500 g
Gedetailleerde inhoudseenheid	500 g
Classificatie	DIN EN61190-1-1 REL0
Legering	Sn96,5Ag3Cu0,5
Loodvrij/loodhoudend	ongelood
Metaalgehalte	88 %
Metaalpoedergrootte	20 – 38 µm